——— ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ ——

УДК 536.21

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ТРОЙНЫХ СОЕДИНЕНИЙ CuGaTe₂ И CuInTe₂ В ОБЛАСТИ ТЕМПЕРАТУР 300-800 К

© 2019 г. Ш. М. Исмаилов¹, З. А. Исаев², С. М. Оракова^{1, 2, *}, Х. Ш. Яхьяева²

¹ФГБУН "Институт физики им. Х.И. Амирханова" ДНЦ РАН, г. Махачкала, Россия ²ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова", г. Махачкала, Россия

**E-mail: orakova.s@mail.ru* Поступила в редакцию 28.02.2019 г. После доработки 19.06.2019 г. Принята к публикации 19.06.2019 г.

Измерена теплопроводность CuGaTe₂ и CuInTe₂ при высоких температурах (300–800 K). Проанализированы возможные механизмы переноса тепла. Общая теплопроводность рассматриваемых соединений в исследованном интервале температур полностью определяется теплопроводностью кристаллической решетки λ_p . Показано, что теплопроводность кристаллической решетки меняется с температурой быстрее, чем по закону $\lambda_p \sim T^{-1}$. Рассмотрены возможные причины отклонения теплопроводности кристаллической решетки от закона Эйкена.

DOI: 10.1134/S0040364419060115

ВВЕДЕНИЕ

Тройные полупроводниковые соединения ти-

па $A^{I}B^{III}C_{2}^{VI}$ являются перспективными материалами для электронной техники. Широкое практическое использование этих материалов связано со сложной проблемой воспроизводимого синтеза совершенных моно- и поликристаллов [1]. Теплофизические свойства соединений типа $A^{I}B^{III}C_{2}^{VI}$ по сравнению с соответствующими простыми (Si, Ge) и бинарными веществами ($A^{III}B^{VI}$ и $A^{III}B^{V}$) до настоящего времени изучены слабо.

Без точных знаний комплекса теплофизических свойств нельзя выполнить ни одной серьезной конструкторской и технологической разработки. Эти исследования интересны и с позиции фундаментального материаловедения, поскольку тепловые свойства, в частности теплопроводность и теплоемкость, являются структурно чувствительными и демонстрируют аномалии в температурной области изменения структуры, т.е. в области фазового перехода.

С учетом значимости исследования теплопроводности не только в научном, но и практическом отношении (для технологии синтеза моно- и поликристаллов с заданными свойствами) в настоящей работе продолжены исследования [2] тройных соединений типа $A^{I}B^{III}C_{2}^{VI}$ в диапазоне температур 300–800 К. Объектами исследования служили поликристаллические однофазные соединения CuGaTe₂ и CuInTe₂.

В отличие от [2], в данной работе внесены изменения в конструкцию прибора для измерения теплопроводности. Перемычка из нержавеющей стали, соединяющая внутреннюю и внешнюю части измерительной ячейки, заменена отожженным асбестоцементным кольцом. Это позволяет разделить внутреннюю часть измерительной ячейки с основным нагревателем перемычкой (прослойкой) толщиной 1.5 мм из отожженного асбестоцементного материала, теплопроводность которого более чем на порядок меньше теплопроводности нержавеющей стали, что несомненно будет способствовать уменьшению неконтролируемых потерь с основного нагревателя и образца. Также проведен детальный анализ температурных зависимостей теплопроводности и возможных механизмов переноса тепла в CuGaTe₂ и CuInTe₂ в исследованном интервале температур. Выполнены расчеты по определению термоэлектрической эффективности соединений при 800 К.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Синтез образцов производился методом прямого сплавления исходных компонентов особой чистоты (класс не ниже В3) в вакуумированных кварцевых ампулах с применением вибрационного перемешивания расплава при максимальных температурах и дальнейшим медленным охлаждением до комнатных температур. Соединения

Параметр	CuGaTe ₂	CuInTe ₂
<i>a</i> , Å	5.99	6.18
<i>c</i> , Å	11.91	12.39
c/a	1.99	12.39
$\rho \times 10^{-3}, \kappa r/m^3$	6.03, рентген 5.87, пикнометр 5.47 [3]	6.10, рентген 6.0, пикнометр 6.38 [3]
$\sigma \times 10^{-2}, \mathrm{Om^{-1} m^{-1}}$	40	14
$\alpha \times 10^6$, B/K	420	270
λ, Вт/(м К)	5.26 [2] 2.72 [3] 5.50, данная работа	4.35 [2] 2.93 [3] 5.44 [4] 4.40, данная работа
$\theta_{\text{Д}}, K$	195 [5] 183 [3, 7]	160 [6] 167 [3]
$\beta \times 10^6, \mathrm{K}^{-1}$	6.9 [3, 8]	8.60 [4] 9.29 [8] 6.60 [3]
<i>Т</i> _{пл} , К	1143	1053

Таблица 1. Некоторые характеристические параметры исследованных соединений при 300 К

CuGaTe₂ и CuInTe₂ кристаллизируются в структуру халькопирита, которая является усложненной структурой сфалерита. Атомы в структуре халькопирита, так же как в структуре алмаза и сфалерита, образуют тетраэдрические связи. Координационное число остается равным 4.

Качество образцов контролировалось металлографическим, рентгеновским и дифференциально-термическим анализами. Плотность определялась пикнометрическим методом и сравнивалась с рассчитанной рентгеновским методом на основе параметров элементарной ячейки кристаллической решетки.

Результаты измерений параметров элементарной ячейки, плотности ρ , электропроводности σ , термоЭДС α , температуры Дебая θ_{n} , температуры плавления T_{n} и теплопроводности λ в сравнении с литературными данными при 300 К приведены в табл. 1.

Отмеченные в табл. 1 расхождения данных по теплопроводности разных авторов, по-видимому, обусловлены как различием в микроструктуре образцов, вызванным применением различных методов синтеза, так и степенью надежности использованных экспериментальных методик.

Измерения теплопроводности проводились абсолютным компенсационным методом плоского слоя в стационарном тепловом режиме, подробно описанном в [9]. Расчетная относительная ошибка измерения теплопроводности при максимальной температуре измерений T > 800 К не превышала $\pm 5.4\%$. Разброс эксперименталь-

ных точек по отношению к сглаженной кривой составлял $\pm 2\%$. Следует отметить, что в реальных условиях эксперимента при T > 800 К погрешность измерения может увеличиться до $\pm 6\%$ [9]. Данной методике решением ФГУП "СТАНДАРТ-ИНФОРМ" присвоено наименование "Методика ГСССД" (№ ГСССД-МЭ 66-89). Измерения электропроводности и термоЭДС проводились двухзондовым методом по компенсационной схеме на постоянном токе при двух его направлениях. Падение напряжения между зондами снималось алюмелевыми ветвями рабочих термопар.

ТермоЭДС измерялась между алюмелевыми и хромелевыми ветвями термопар, контактировавших с образцом. Решением уравнения для ЭДС каждой ветви термопары определялись абсолютные величины термоЭДС образца и термопары. Для термоЭДС термопары хромель—алюмель взяты табличные значения, которые вычитались из абсолютной величины термоЭДС. Эта методика позволяет проводить исследования термоэлектрических свойств материалов в широком диапазоне температур в твердом и жидком состояниях [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования теплопроводности двух пар образцов $CuGaTe_2$ и $CuInTe_2$ в интервале температур 300–800 К представлены на рисунке.

Измерения подтвердили наличие обнаруженных ранее в области температур выше 500 и 600 K аномалий на зависимостях $\lambda(T)$ CuGaTe₂ и CuInTe₂ соответственно, что, возможно, обусловлено структурными фазовыми переходами халькопирит—сфалерит. Аналогичные особенности имеются и на политермах электропроводности $\sigma(T)$ и термоЭДС $\alpha(T)$ [2].

Теплопроводность исследованных соединений при 300 К была рассчитана по формуле Кейса

$$\lambda T = B \frac{T_{\pi\pi}^{3/2} \rho^{2/3}}{A_{cp}^{7/6}},$$

где *В* — эмпирическая постоянная (различна для кристаллов с разными типами химической связи), р — плотность, *A*_{ср} — средний атомный вес.

Экспериментальные данные по теплопроводности хорошо согласуются с рассчитанными по формуле при B = 0.03. Данное значение отличается от рекомендуемого Кейсом для кристаллов с "чисто" ковалентной связью значения B = 0.13. Причина этого, видимо, связана как с частично ионным характером химической связи в тройных соединениях CuGaTe₂ и CuInTe₂, так и со сложностью их кристаллической структуры.

Детальный анализ температурных зависимостей теплопроводности с выделением электронной и решеточной составляющих показал, что общая теплопроводность λ в исследованном интервале температур полностью определяется теплопроводностью кристаллической решетки λ_p . Из данных о знаке термоЭДС и температурных зависимостей электропроводности соединений CuGaTe₂ и CuInTe₂ можно заключить, что они являются примесными полупроводниками *p*-типа проводимости. Только для CuInTe₂ при температурах выше 650 К наблюдается начало перехода к собственной проводимости [2].

Из-за низких значений электропроводности (порядка 14—50 Ом⁻¹ см⁻¹) электронная составляющая теплопроводности, вычисленная по соотношению Видемана—Франца $\lambda_{_{3Л}} = 2(k/e)\sigma T$ для невырожденного случая, мала и не превышает $\pm 3\%$ от общей λ при максимальных температурах эксперимента.

Для соединения CuInTe₂ в области температур выше 600 К наблюдается уменьшение общей теплопроводности, переходящее в дальнейший слабый рост после достижения минимума. При высоких температурах (выше 650 К), видимо, начинает играть роль перенос энергии парами электрон—дырка. Подтверждением этого предположения служит тот факт, что в том же интервале температур, как было сказано выше, характер изменения термоЭДС и электропроводности свидетельствует о начале собственной проводимости в CuInTe₂ [2, 4].

Следует отметить, что температурные зависимости теплопроводности $CuGaTe_2$ и $CuInTe_2$ качественно соответствуют теории. Однако, соглас-



Температурные зависимости общей теплопроводности соединений CuGaTe₂ (а) и CuInTe₂ (б) в интервале 300-800 К: *I* − образец № 1, *2* − № 2, *3* − $\lambda_{\rm cb} \sim T^{-1}$.

но выполненным расчетам в области температур выше дебаевской, произведение $\lambda_{p}T$ не остается постоянным, а слабо падает. При комнатной температуре эта величина для CuGaTe₂ и CuInTe₂ coставляет 1650 и 1320 Вт/м соответственно и с повышением температуры падает. Так, при 400 К $\lambda_{p}T = 1612$ и 1208 Вт/м, а при 500 К уменьшается до 1560 и 1115 Вт/м, т.е. λ_p изменяется с температурой быстрее, чем по гиперболическому закону Т-1. Решеточная теплопроводность, согласно проведенным расчетам, для CuGaTe₂ (до 600 K) падает по закону $\lambda_p \sim T^{-1.22}$, а для CuInTe₂ (при 500 K) – $\lambda_p \sim T^{-1.39}$. Максимальное отклонение от закона T⁻¹ составляет для CuGaTe₂ ~11% при 600 К и CuInTe₂ ~21% при 500 К, поскольку электронная составляющая теплопроводности в исследованном интервале температур пренебрежимо мала. Обнаруженные отклонения зависимостей $\lambda_p(T)$ от закона T^{-1} , по-видимому, можно связать с высокой степенью чистоты исследованных соединений, когда дополнительное теплосопротивление за счет многофононных процессов не маскируется другими механизмами рассеяния носителей энергии [7].

Отклонение показателя степени *n* в зависимости $\lambda_n \sim T^{-n}$ от единицы характерно и для других соединений группы $A^{III}B^{V}$, а также для элементарных полупроводников Ge и Si, сходных по структуре и типу химической связи с исследованными тройными соединениями CuGaTe₂ и CuInTe₂. Начиная с Холланда, целый ряд теоретических работ был посвящен объяснению этого факта [7]. Холланд полагает, что усиление зависимости фононной теплопроводности от температуры при не слишком высоких температурах можно объяснить особенностями спектра в соответствующих материалах. Поскольку граничные частоты продольных и поперечных акустических ветвей в полупроводниках $A^{III}B^{V}$ (как в Ge и Si) значительно различаются между собой. Поэтому необходимо принимать во внимание различие температур Дебая для продольных и поперечных ветвей акустического спектра, т.е. представлять полную решеточную теплопроводность в виде суммы двух составляющих, обусловленных поперечными и продольными фононами.

В [10] отклонение *n* от единицы связывается с возможной зависимостью постоянной Грюнайзена γ от температуры. Обычно при расчете теплопроводности, обусловленной ангармоническим рассеянием, используется формула Лейбфида—Шлемана. Параметр Грюнайзена γ определяется сопоставлением экспериментальных данных теплопроводности с рассчитанными по формуле. Проведенные расчеты (при *T* = 300 K) показали, что для удовлетворительного согласия теории с экспериментом параметр Грюнайзена для тройных соединений CuGaTe₂ и CuInTe₂ необходимо принять равным $\gamma = 0.60$.

Следует также отметить, что средние значения γ , определенные разными способами для полупроводников группы $A^{III}B^{V}$, а также Ge и Si, сходных по структуре и типу химической связи с исследованными соединениями, равны 0.67 и 0.63 соответственно.

Поскольку точный расчет времени релаксации ангармонического рассеяния не выполнен, то представляется целесообразным сравнить теплопроводность группы веществ с алмазоподобной структурой и попытаться выявить причину расхождения теории с экспериментом. Авторы [10], построив зависимость параметра Грюнайзена от отношения масс атомов, входящих в элементарную ячейку алмазоподобных соединений, показали, что расхождение между теорией и экспериментом увеличивается по мере приближения этого отношения к единице и почти максимально для InSb, Ge и Si. Одновременно изменяется и характер фононного спектра. Так, по мере уменьшения отношения масс и приближения его к единице частоты оптических ветвей приближаются к граничной частоте продольной акустической ветви, т.е. процессы оптико-акустического рассеяния становятся более вероятными. К такому же мнению пришли и авторы работы [11].

Таким образом, учет оптических фононов в фонон-фононном рассеянии позволяет качественно объяснить температурный ход $\lambda(T)$ для рассматриваемых тройных соединений. Полная теплопроводность может быть представлена в виде суммы двух слагаемых, одно из которых обусловлено акустическими фононами λ_A , а другое — оптическими λ_{Ω} .

Суммарная величина $\lambda(T)$ будет иметь зависимость T^{-1} в широком интервале температур только в том случае, если λ_0 не является пренебрежимо малой, т.е. если скорости оптических фононов сравнимы со скоростями акустических. В противном случае, остается только зависимость $\lambda_p \sim T^{-n}$, n > 1 (переходящая при высоких температурах *T*, когда $T > \hbar \omega_{max}$, в T^{-1}).

В связи с вышеизложенным можно предположить, что тройные соединения $CuGaTe_2$ и $CuInTe_2$ относятся, как и их аналоги с алмазоподобной структурой, к веществам, в которых оптические фононы участвуют в рассеянии как несущие тепло акустические фононы. Проведение количественного анализа влияния оптико-акустического рассеяния на теплопроводность не представляется возможным из-за отсутствия подробных сведений о фононном спектре, в частности о характере дисперсии оптических ветвей.

Результаты расчетов по определению термоэлектрических эффективности $Z = \alpha^2 \sigma / \lambda$ и добротности *ZT* соединений при 800 К представлены в табл. 2. Термоэлектрическая эффективность и добротность исследованных соединений сравнимы с таковыми для соединений Cu₂Se, Cu₂Te и силицидов железа FeSi₂, считающихся перспективными материалами для термоэлектрических преобразователей тепловой энергии в электрическую [12].

Таблица 2. Термоэлектрические характеристики исследованных соединений при 800 К (проводимость *p*-типа)

Параметры	CuGaTe ₂	CuInTe ₂
$\alpha \times 10^6$, B/K	406	408
$\sigma \times 10^{-2}, \mathrm{Om}^{-1} \mathrm{m}^{-1}$	54	30
λ, Вт/(м К)	1.75	1.65
$Z \times 10^3$, K ⁻¹	0.51	0.42
ZT	0.41	0.34

№ 6 2019

Термоэлектрические свойства *p*-СиGaTe₂ в зависимости от концентрации носителей заряда и от температуры изучены в [13, 14]. Авторы работы [13] получили значение *ZT* при 950 К для концентрации дырок [*p*] = 3.7×10^{19} см⁻³, равное 1.69, что подтверждает высокое значение добротности (*ZT* = 1.4), полученное в [14]. Из данных этих работ следует, что *p*-CuGaTe₂ является перспективным материалом для термоэлектрических преобразователей тепловой энергии в электрическую.

Следует отметить, что полученные здесь данные по теплопроводности *p*-CuGaTe₂ как по характеру температурной зависимости, так и по абсолютной величине хорошо согласуются с результатами работ [13, 14] в интервале температур 450–800 К (т.е. данные по λ практически ложатся на одну кривую с точностью ±2–3%).

В области комнатных температур (300–450 К) наблюдается расхождение данных λ по абсолютной величине. Это расхождение, по-видимому, обусловлено как различием в микроструктуре образцов, вызванным различием методов синтеза, так и различным вкладом носителей заряда в общую λ .

Однако необходимо отметить, что факт согласия результатов исследования λp -CuGaTe₂ в области высоких температур (450—800 K) свидетельствует о надежности полученных данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассчитаны термоэлектрическая эффективность и добротность CuGaTe₂ и CuInTe₂ в области температур 450—800 К. Результаты настоящей работы показывают, что усложнение структуры при переходе от элементарных к бинарным и далее к тройным полупроводниковым соединениям, т.е. преобразование структуры сфалерита в структуру халькопирита, сохраняет особенности фононного спектра соединений, которые влияют на появление более сильной зависимости решеточной составляющей теплопроводности, чем T^{-1} . Полученные результаты представляют научный интерес для выяснения природы данного эффекта в кристаллах со структурой халькопирита.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Горюнова Н.А. Химия алмазоподобных полупроводников. Л.: Изд-во ЛГУ, 1963. 224 с.
- Исаев З.А. Исследование термоэлектрических свойств соединений типа A¹B^{III}C₂^{VI} в твердом и жидком состояниях. Автореф. дис. ...канд. физ.-мат. наук. Махачкала: ДГУ им. В.И. Ленина, 1972. 15 с.
- 3. *Баранский П.И., Клочков В.П., Потыкевич И.В.* Полупроводниковая электроника. Спр. Киев: Наукова думка, 1975. 703 с.
- Петров В.М., Штрум Е.Л. Теплопроводность и химическая связь соединений ABX₂ // ФТТ. 1962. Т. 4. № 6. С. 1442.
- Петров В.М., Баланевская А.Е., Харахфин Ф.Ф., Бергер Л.И. Оптические и фотоэлектрические свойства ряда соединений типа А¹В^{III}C₂^{VI} // Изв. АН СССР. Неорг. материалы. 1966. Т. 2. № 10. С. 1874.
- 6. *Бергер Л.И., Петров В.М.* Оптические и фотоэлектрические свойства CuInTe₂, CuAITe₂ и AgAITe₂ // Изв. АН СССР. Неорг. материалы. 1970. Т. 6. № 7. С. 1348.
- Могилевский Б.М., Чудновский А.Ф. Теплопроводность полупроводников. М.: Наука, 1972. 536 с.
- 8. *Новыкова С.И*. Тепловое расширение твердых тел. М.: Наука, 1974. 289 с.
- 9. Исмаилов Ш.М. Теплопроводность некоторых кристаллических и стеклообразных полупроводников и их расплавов. Автореф. дис. ...канд. физ.мат. наук. Ленинград: ЛПИ им. М.И. Калинина, 1978. 17 с.
- Steigmeir E.F., Kudman I. Acoustical-Optical Phonon Scattering in Ge, Si, and III-V Compounds // Phys. Rev. 1966. V. 141. Iss. 2. P. 767.
- Логачев Ю.А., Васильев Л.Н. Температурная зависимость фононной теплопроводности Ge, Se и A^{III}B^V при высоких температурах // ФТТ. 1973. Т. 15. № 5. С. 1612.
- 12. Хейванг В. Аморфные и поликристаллические полупроводники. Пер. с нем. М.: Мир, 1987. 157 с.
- Gudelli V.K., Kanchana V., Vaitheeswaran G., Svane A., Christensen N.E. Thermoelectric Properties of Chalcopyrite Type CuGaTe₂ and Chalcostibite CuSbS₂ // J. Appl. Phys. 2013. V. 114. 223707.
- Plirdpring T., Kurosaki K., Kosuga A., Day T., Firdosy S., Ravi V., Snyder G.J., Harnwunggmoung A., Sugahara T., Ohishi Y., Muta H., Yamanaka S. Chalcopyrite CuGaTe₂: A High-efficiency Bulk Thermoelectric Material // Adv. Mater. 2012. V. 24. P. 3622.